

密 级 _____ 绝密 _____



桂林电子科技大学
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

硕 士 学 位 论 文

题目 _____ 基于嵌入式散热模块的微通道散热技术研究 _____

(英文) _____ Research on microchannel heat dissipation technology _____
_____ based on embedded heat dissipation module _____

研 究 生 学 号: _____ 2020XXXXX _____

研 究 生 姓 名: _____ 李雪斌 _____

指导老师姓名、职称: _____ 李 XX 教授 _____

申 请 学 位 门 类: _____ 工学硕士 _____

学 科、专 业: _____ 机械工程 _____

论 文 答 辩 日 期: _____ 2023 年 5 月 30 日 _____